

檔 號：
保存年限：

社團法人中華民國管理科學學會 函

地址：10093 台北市羅斯福路一段 73 號 3 樓

聯絡人：連棠慧

電話：(02)3343-1190

傳真：(02)3343-5422

Email：tanya@mail.management.org.tw

744

台南市新市區西拉雅大道 859 號 R114

受文者：台灣生技產業聯盟

發文日期：中華民國 115 年 6 月 18 日

發文字號：管科發字第 1155020177 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：無

主旨：為因應國際情勢變化對我國產業之影響，經濟部辦理「115 年度補助企業布建海外通路計畫」，協助企業布建海外通路，相關資訊請至計畫網站查詢。

說明：

一、經濟部國際貿易署委託本會辦理旨揭計畫，相關資訊已公布於計畫網站(<https://market.meettaiwan.com/d-imdp/>)，即日起至 115 年 10 月 30 日，或經費用罄為止，受理線上申請。



二、擬於 7 月 3 日、7 月 16 日分別舉辦臺南場、臺北場(含線上)計畫說明會，活動資訊公布於計畫網站，敬請踴躍參與。

正本：中華民國對外貿易發展協會、各工業區服務中心、各工業會、各工業同業公會、各商業會、各商業同業公會聯合會、各商業同業公會、各創育單位、法人、各投資策進會、各全國聯合會、各輸出業同業公會

副本：經濟部國際貿易署

社團法人中華民國管理科學學會